

苏州晶方半导体科技股份有限公司持股 5%以上股东 减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东持股的基本情况：截至减持计划披露日，Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.（以下简称“EIPAT”）持有公司股份 29,206,431 股，占公司总股本 234,191,955 股的 12.47%。
- 减持计划的主要内容：EIPAT 拟计划自 2019 年 7 月 17 日至 2020 年 1 月 17 日减持不超过 23,419,195 股，即不超过公司总股本的 10%。采取集中竞价交易减持方式的期限为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，并在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易减持方式的期限为自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行，并在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
EIPAT	5%以上非第一大股东	29,206,431	12.47%	IPO 前取得： 29,206,431 股

上述减持主体无一致行动人。

股东最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间 （元/股）	前期减持计划 披露日期
EIPAT	4,683,838	2%	2019/3/11～ 2019/7/9	19.39-22.58	2019年7月15 日

注：上述减持行为已于2019年7月14日完成。详见2019年7月15日在上海证券交易所披露的《晶方科技持股5%以上股东减持股份结果公告》（公告编号：临2019-038）。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
EIPAT	不超过：23,419,195股	不超过：10%	竞价交易减持，不超过：4,683,839股； 大宗交易减持，不超过：9,367,678股； 协议转让减持，不超过23,419,195股	2019/7/17～ 2020/1/17	按市场价格	IPO前取得	企业自身资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒是 ☐否

1、EIPAT 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、EIPAT 持股意向及减持意向如下：

(1) 在发行人上市后三年内不减持发行人股份；

(2) 在 EIPAT 承诺的持股锁定期满后，每年减持发行人的股份不超过发行人股份总额的 10%；

(3) 在 EIPAT 承诺的持股锁定期满后两年内，以不低于发行人首次公开发行股票发行价的价格减持发行人股份。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；

(4) 在 EIPAT 承诺的持股锁定期满后两年后，减持价格在满足 EIPAT 已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况以及 EIPAT 的经营状况拟定。

EIPAT 承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一) 本次减持计划符合中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

(二) 本次减持计划是 EIPAT 根据自身经营发展需要自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。EIPAT 不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司无实际控制人治理结构发生变化。

(三) 在减持期间内，EIPAT 将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持数量及价格存在不确定性。

(四) 公司将督促上述股东在减持计划实施过程中遵守有关法律、法规，及时履行信息披露义务。

（五）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是
☒否

（六）其他风险提示
无

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 17 日